

JORNADA | Retos y oportunidades: impresión funcional con materiales avanzados

Online
13 de abril
10.00 h – 12.00 h

[INSCRÍBETE](#)



Sobre el evento

En esta jornada identificaremos oportunidades de desarrollo combinando el uso de la impresión funcional y la electrónica impresa con la utilización de materiales avanzados como sustratos.

El evento, organizado conjuntamente entre el Clúster MAV, el Clúster de Funcional Print y la Plataforma Tecnológica Española de Impresión Avanzada, permitirá facilitar sinergias entre empresas de ambas organizaciones para la concepción y estructuración de soluciones innovadoras, según oportunidades/retos identificados y contrastados con usuarios finales, con el fin de ejecutar proyectos.

AGENDA

10:00h Bienvenida

Dolors Pla, Cluster Manager, *Clúster MAV*
Susana Barasoain, Cluser Manager, *Functional Print Cluster*

10:10h Electrónica impresa embebida en elastómeros y termoplásticos

Tendencias y oportunidades, desafíos técnicos de producto y de proceso, casos de éxito

Cristina Casellas, Promotora Tecnológica, *Eurecat*
Encarna Escudero, Directora de la Unidad de Materiales Plásticos, *Eurecat*

10:35h Electrónica impresa embebida en composites

Composites multifuncionales, desafíos técnicos de producto y proceso, casos de uso

Isabel Obieta, Project Manager, *Tecnalia*
Begoña Canflanca, Aeronautic Market Manager, *Tecnalia*

11:00h Mesas de debate

Los asistentes podrán participar en una mesa de debate sobre elastómeros y termoplásticos o composites

11:30h Preguntas y cierre de la sesión

Organizadores y colaboradores:

